PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

59-163514

(43) Date of publication of application: 14.09.1984

(51)Int.Cl.

G01D 5/24 G01L 9/12

// G01B 7/22

(21)Application number : 58-037515

(71)Applicant: FUJI ELECTRIC CO LTD

(22)Date of filing:

09.03.1983

(72)Inventor: NAKAMURA KIMIHIRO

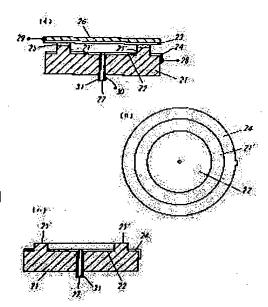
TAMAI MITSURU

(54) ELECTROSTATIC CAPACITY TYPE SENSOR

(57)Abstract:

PURPOSE: To improve accuracy in measurement and to make negligible the floating capacity between two electrodes by forming a support and a diaphragm (including a base plate) of fused quartz, quartz crystal, glass, ceramics, sapphire, etc. and providing an adhesive layer and a supporting part between the two electrodes which are formed into a concentrical shape.

CONSTITUTION: An electrode support 21 consists of a material such as, for example, fused quartz, quartz crystal, glass, ceramics, sapphire, or the like, and two concentrical electrodes 22, 24 are formed on the surface thereof. These electrodes 22, 24 are formed by vapor deposition, etc. in the prescribed depth position of the support. A measuring diaphragm 26 consists of the material similar to the material of the support 21, and a prescribed metal is deposited by a means such as vapor deposition over the entire surface of the diaphragm facing the support 21, by which an electrode 23 is formed. The support 21 and the diaphragm 26 are joined by an adhesive layer 25 such as low melting glass, glass, org. adhesive agent, metal or the like in such a way that the electrodes face each other.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of

(19) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭59—163514

⑤Int. Cl.³
 G 01 D 5/24
 G 01 L 9/12
 # G 01 B 7/22

識別記号

庁内整理番号 7905—2F 7507—2F 7707—2F ③公開 昭和59年(1984)9月14日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 5 頁)

分静電容量式センサ

@特

願 昭58-37515

忽出

願 昭58(1983)3月9日

⑩発 明 a

中村公弘 川崎市川崎区田辺新田1番1号

富士電機製造株式会社內

⑫発 明 者 玉井満

川崎市川崎区田辺新田1番1号 富士電機製造株式会社内

①出 願 人 富士電機製造株式会社

川崎市川崎区田辺新田1番1号

四代 理 人 弁理士 並木昭夫

外1名

朝. 細 響

1. 発明の名称

舒電容量式センサ

2. 特許請求の範囲

- 1) 互いに同じ面積を有する同心円状の第1, 第2 電極部が形成されてなる支持体と、該支持体 と対向する面に第3 電極部を備え該第3 電極部の 少なくとも前配第1または第2 電極部のいずれか と対応する位置に物理的な力に応動するダイアフ ラム部が形成されてなる基板とを備え、前配第1。 第2 電極部と第3 電極部とを向かい合わせ所定の 間隣をもつて接合するための接合部が該第1電極 と第2 電極間に形成されてなることを特徴とする 静電容量式センサ。
- 2) 特許額求の範囲第1項に記載の静電容量式 センサにおいて、前配基板のみまたは基板と支持 体の双方を溶融石英、水晶、ガラス、セラミック スまたはサファイア等の材料で形成することを特 像とする静電容量式センサ。
 - 3) 特許請求の範囲第1項または第2項のいず

れかに記載の舒電容量式センサにおいて、前配基 板にさぐり部を形成し、該さぐり部によつてダイ アフラム部を形成するととを特徴とする**許電**容量 式センサ。

4) 特許請求の範囲第1項ないし第3項のいずれかに記載の静電容量式センサにおいて、前記基板の厚さを所定の厚さにし、該基板金体をダイアフラム部とすることを特徴とする静電容量式センサ。

3. 発明の詳細な説明

[発明の属する技術分野]

この発明は圧力、差圧、荷重またはレベル等(以下、圧力で代表する。)の物理的な量を静電容 量的に検出する検出部(センサ)の構造に関する ものである。

[従来技術とその問題点]

第1図は静電容量式圧力センサの従来例を示す 断面図、第1A図は電極部の構造を示す上面図、 第1B図はセンサの電気的な等価回路を示す回路 図である。第1図において、1はハウジング、2。

3は電極、4は圧力測定ダイアフラム、5は絶縁 体、6,9は連通孔、7,8は電極管、10~12 は端子である。すなわち、電極2,3が取り付け られた絶縁体5は、金属性のハウジング1にメタ ライズ等の方法によつて接合され、該ハウジング 1 は電子ピーム溶接等化よつて金属製の測定ダイ アフラム4 化取り付けられる。第1 A 図に示され るよがに、 電枢2と3は互いに同心円状に配置さ れるとともに、その断面殻S1,82 は互いに等し くなるように選ばれている(81=82=8)。そ して、中央の電極3には外部へ通じる連通孔6を 有する電極管7が取り付けられていて、圧力測定 ダイアフラムすへ圧力が伝達される如く構成され ており、また、外周の電極2には同じく運通孔9 を有する電極管8が取り付けられている。なか、 電極3とダイアフラム4および電極2とダイアフ · ラム 4 によつてそれぞれ静電容量 Ci, Cz なるコ ンデンサが形成される。したがつて、例えば連通 孔6より圧力が導入されるとダイアフラム4が変 位することになるが、との変位を、従来は測定ダ

イアフラム4の中央部付近では大きく、その外周 では殆んどない、つまり第1B図の等価回路に示 すように容量 C2 は不変であると考え、以下の如 を演算式から求めるようにしていた。

$$C_1 = \frac{\epsilon_0 S}{d_0 - Ad} \qquad \cdots \cdots (1)$$

$$C_2 = \frac{\epsilon_0 g}{d_0} \qquad \cdots \cdots (2)$$

(1),(2)式より

$$\frac{C_1 - C_2}{C_1} = \frac{Ad}{da} \qquad \dots \dots (3)$$

なお、 4 0 は電極間の誘電率、 S は電極の面積、 d o は電極間の間隙、 4 d は測定ダイアフラムの平均変位である。

ところが、実際にはダイアフラム4の固定端近 物においても変位が生じて容量C2 が変化するた め、直線性が悪くなり測定精度が低下するという 欠点があるはかりでなく、以下に列記する如き欠 点がある。

イ) 2つの電極が互いに降接して配置されるため、これらの間で浮遊容量が形成され易い。

- ロ) 測定ダイアフラムに対向して2つの電極を 設けるものであるため、それぞれの舒電容量値が 小さくなり、その結果、上配の如き浮遊容量の影響を受け易い。
- ハ)金属と純緑体の複合体を設けなければならないため、一般に高価となる。
- ニ) 金属ダイアフラム化よつて圧力を制定する ものであるため、金属ダイブフラムのヒステリシスが測定結果に含まれ、高精度の測定が困難である。

(発明の目的)

との発明は上述の如き賭点に鑑みてなされたもので、高稽度な測定が可能でしかも小型化が容易な静電容量式センサを提供するととを目的とする。

〔発明の研点〕

その特徴は、互いに同じ面積を有する同心円状の第1,第2電極部が形成された支持体と、該支持体と対向する面に第3電極部を有し該第3電極部の少なくとも第1,第2電極部と対向する位置に物理的な力に応動するダイアフラム部が形成さ

れた基板とを互いに向かい合わせ所定の間隙をもつて接合するための接合部を第1,第2電極間に配置した点、また、少なくとも上配基板の材料を物理的特性が良好で微細加工が可能なものとした点にある。

[発明の実施例]

以下、との発明の実施例を図面を参照して説明 する。

第2図はとの発明の実施例を示す解章図で、同図(1)は全体的な構造を示す断面図、(4)は同じくその断面図である。同図において、21は例えば溶敵石灰、水晶、ガラス、セラミックスまたはサファイナ等の材料からなり、その表面に同図(4)の如く同心円状の2つの電極22、24が形成された電極支持体であり、これら電極22、24は放支持体21の所定深さの位置に蒸着等により形成される。なか、該支持体21には同図(4)の如くリング状の突出部21'が形成されるとともに、第1図と同様の連通孔27 かよび電極管31が設けられている。26 は支持

特開昭59-163514(3)

体21と同様の材料からなる測定ダイアフラムで あり、支持体21と対向する全面には所定の金属 が蒸焙等の手段によつて取り付けられ、とれによ つて電極23が形成される。そして、とれら支持 休21と測定ダイアフラム26とは、互いに電極 どうしが向き合うようにして低融点ガラス,ガラ ス,有機接着剤または金属等の接着層25により 接合される。なお、との接合に当つては、使用さ れる物質に応じて共晶反応を利用する方法または 陽極接合法等の公知の方法が用いられる。とうし て、電磁23と24により平板コンデンサC1 が、 また電極22と23により平板コンデンザC2 が それぞれ形成される。との場合、コンデンサC2 は圧力等に応じてその容量が変化するのに対し、 コンデンサC」は圧力等に応動しないので、これ を基準のコンデンサとして用いることができる。 なお、同図イイ)において、28~30はポンデイン ク,はんだ付け等の手段により各電極に接続され る端子である。

とゝで、剛定ダイアフラムを挟んで圧力差が生

第3回,第4回かよび第5回は、それぞれとの発明の別の実施例を示す構成断面図、第6回は第4,5回の実施例の場合に使用される電極部の構造を示す上面図である。

まず、第3図に示されるものは、概定ダイナフラムを第2図(f)の如く平板状に形成するかわりに、 所定厚さの基板20に凹部、すなわちざぐり(座 繰)20'を形成するととにより、その肉容部を観 定ダイアフラム26として機能させるようにした ものである。その結果、第2図の場合に比べてダイアフラム材料のヒステリシスによる影響が少な くなるようにしたものである(この点は、実験的 に確かめられている。)。なか、基板20の肉厚 部の厚さを h1、肉溶部の厚さを h2とすると、 その比r(=h1/h2)は、r23となるようにするのが好適であることも実験的に確かめられている。

第4図に示されるものは、第2図および第3図 に示されるものが支持体21に形成されたリング 状央起21'を介してダイアフラム26と接合する じると、酸圧力差に比例して測定タイプフラム26 かたわむため、電極22,23の電極間 4 隔、つまり静電容量C2 は変化するが、電極23,24 の電極間 4 隔は変化しない。いま、電極間(23 と22,24 との間)の間隙をdo、電極間の誘電率を4、電極(22,24)の面積をA、Adを差圧に比例する量とすると、これらの量と容量C1.C2 との間には上式(1)~(3)と同様に、以下の如き関係式が成立する。

$$C_1 = \frac{\varepsilon A}{d o} \qquad \dots \dots (4)$$

$$C_2 = \frac{\varepsilon A}{d o - d d} \qquad \dots \dots (5)$$

(4),(5)式より

$$\frac{Cz-C_1}{Cz} = \frac{\Delta d}{do} \qquad \cdots (6)$$

したがつて、コンデンサ C1, C2 の容量を測定することにより、第(6)式から芸圧に比例する量を得ることができる。なお、上記(4)~(6)式は圧力等の方向を一致させれば、(1)~(3)式と全く同じである。

第2図~第4図に示される例はいずれも、支持 体例にのみ同心円状の電極を設ける例であるが、 これと同様の電極をダイアフラム側に形成しても よいことは、いましての説明からも明らかであり、 かかる観点に立つ実施例が第5図に示されている。 すなわち、この例は、支持体21⇒よび測定ダイ

特局昭59-163514(4)

アフラムの双方に第6図の如き電框を形成し、これらを互いに向かい合わせて接着度25で接着したもので、静電容量値を個別に取り出す場合に好適である。

第7図は容量センサの電気的な等価回路を示す回路図で、同図f()は第2~4図に示される名センサに、また同図向は第5図に示されるセンサにそれぞれ対応するものである。なか、28~30,28′,32,32′はいずれも端子を表わし、C1は基準コンデンサ、C2は測定コンデンサを表わしている。

(発明の効果)

この発明によれば、支持体およびダイアフラム (基板を含む)を裕敵石英,水晶、ガラス、セラミンクスまたはサフアイア等で形成するようにしているため、金属性のものに比べてその物理的特性(弾性特性) がすぐれているという理由から、その御定精度を向上させるととができる。また、このような材料は鍛細加工に適してかり、特に半導体製造技術を用いて数ミクロン程度の加工が可

なお、上記の説明では支持体、ダイアフラム(基板)をともに溶験石英、水晶、ガラス、セラミ ックスまたはサフアイア等の材料を用いるように したが、ダイアフラム部の方にだけかかる材料を 用いるだけで充分である。

また、この発明は上述の如き圧力測定だけでなく、 根柢的または物理的な種々の量を測定するセンサとして広く適用することができる。

4. 図面の簡単な説明

第1四は静電容量式圧力センサの従来例を示す 構造断面図、第1A図は電板の構造を示す上面図、 第1B図は第1図に示されるセンサの電気的な等 価回路を示す回路図、第2図はこの発明の実施例 を示す構成図、第3~5図はそれぞれこの発明の 別の実施例を示す断面図、第6図は支持体に形成 される電板構造の他の例を示す上面図、第7図は 容量センサの電気的な等価回路を示す回路図である。

符号説明

1 …ハウジング、2 , 3 , 2 2 , 2 3 , 2 4 …

能であるため、小型化しりる利点をもたらすもの である。さらに、この発明によれば、次の如き効 果を期待することができる。

- イ) 同心円状化形成される2つの電極間に接着 届と支持部を設け、ダイブフラムが変位しても外 側の基準コンデンサの容量は変化しないように構 成されているため、測定値の直線性が改善される。
- ロ) 同心円状化形成される2つの電極間に接着 層を設けて電極の分離を図るようにしているため、 その間の浮遊容量を無視することができる。
- へ) 電極部が形成されたダイブフラムは、その全面を電極として使用できるので、静電容量が大きくなり、したがつて浮遊容量の影響を無視する ことが可能になる。
- =) 金属と絶録体との複合体を使用しなくて済むため、コストを低減させることができる。
- ホ) 制定ダイアフラムを金属以外の弾性特性の すぐれた材料で構成するようにしているため、ダ イアフラム変位の直線性が改善され、かつヒステ リシスを小さくすることができる。

電板、4,26…ダイナフラム、5 … 絶縁体、6,9,27…連通孔、7,8,31…電極管、10~12,28~30,28,32,32,…囃子、21…支持体、21、映起部、21、電板間平坦部、25…接着層

代理人 弁理士 並 木 昭 夫 代理人 弁理士 松 崎 清

特開昭59-163514(6)

